



2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2025年10月31日

上場会社名 レーザーテック株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6920 URL <https://www.lasertec.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 仙洞田 哲也
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 (氏名) 横川 久 TEL 045-478-7111
 配当支払開始予定日 —
 決算補足説明資料作成の有無： 有
 決算説明会開催の有無： 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2026年6月期第1四半期の連結業績 (2025年7月1日～2025年9月30日)

(1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年6月期第1四半期	54,171	47.5	26,728	67.9	27,141	113.2	19,057	113.4
2025年6月期第1四半期	36,737	△22.3	15,922	54.9	12,728	16.5	8,930	16.0

(注) 包括利益 2026年6月期第1四半期 19,228百万円 (182.9%) 2025年6月期第1四半期 6,795百万円 (△12.2%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2026年6月期第1四半期	211.46	211.28
2025年6月期第1四半期	99.03	98.94

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2026年6月期第1四半期	309,268	205,902	66.6	2,288.86
2025年6月期	329,601	209,900	63.7	2,327.06

(参考) 自己資本 2026年6月期第1四半期 205,880百万円 2025年6月期 209,878百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年6月期	—	115.00	—	214.00	329.00
2026年6月期	—	—	—	—	—
2026年6月期 (予想)	—	132.00	—	197.00	329.00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

3. 2026年6月期の連結業績予想 (2025年7月1日～2026年6月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	200,000	△20.5	85,000	△30.8	85,000	△28.8	60,000	△29.1	665.75

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無

② ①以外の会計方針の変更： 無

③ 会計上の見積りの変更： 無

④ 修正再表示： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

2026年6月期1Q	94,286,400株	2025年6月期	94,286,400株
2026年6月期1Q	4,337,374株	2025年6月期	4,096,042株
2026年6月期1Q	90,124,482株	2025年6月期1Q	90,187,481株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー： 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。

（決算説明会内容の入手方法について）

当社は、2025年10月31日（金）に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で使用する資料については、開催にあわせて当社ウェブサイトに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(セグメント情報等の注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(収益認識関係)	9
3. 補足情報	10
(1) 品目別生産実績	10
(2) 品目別販売実績	10

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、地政学リスクや主要国の政策動向による景気減速が懸念されるなど、先行き不透明な状況が続きました。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、データセンター向けAIサーバー用のGPUやHBM（広帯域メモリ）等の需要が市場を牽引しました。また、パワー半導体関連の需要はEV（電気自動車）市場の停滞を背景に低調に推移しました。

当第1四半期連結累計期間の売上高につきましては541億71百万円（前年同期比47.5%増加）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が417億52百万円（前年同期比62.6%増加）、その他が2億16百万円（前年同期比80.2%減少）、サービスが122億2百万円（前年同期比22.5%増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が267億28百万円（前年同期比67.9%増加）、経常利益が271億41百万円（前年同期比113.2%増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益が190億57百万円（前年同期比113.4%増加）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

① 財政状態

当第1四半期連結会計期間末における総資産は3,092億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ203億33百万円減少いたしました。これは主に、流動資産のその他が17億25百万円増加したものの、現金及び預金が174億44百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が40億75百万円減少したことによるものであります。

負債につきましては、当第1四半期連結会計期間末残高は1,033億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ163億35百万円減少いたしました。これは主に、前受金が40億5百万円増加したものの、未払法人税等が180億16百万円、流動負債のその他が14億50百万円、買掛金が12億26百万円減少したことによるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は2,059億2百万円となり、また自己資本比率は66.6%となりました。

② キャッシュ・フロー

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ174億44百万円減少し、686億42百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、59億37百万円の収入（前年同期は12億5百万円の支出）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益271億41百万円、売上債権の減少額43億円などの収入要因が、法人税等の支払額244億20百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、3億46百万円の支出（前年同期比13.1%増加）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億14百万円、無形固定資産の取得による支出26百万円などによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、232億39百万円の支出（前年同期比457.9%増加）となりました。これは主に、配当金の支払額193億円、自己株式の取得による支出39億26百万円などによるものであります。

また、これらのほかに、現金及び現金同等物に係る換算差額2億4百万円の資金の増加がありました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年6月期連結業績予想につきましては、2025年8月7日に公表した予想から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	86,087	68,642
受取手形、売掛金及び契約資産	24,790	20,714
仕掛品	123,672	123,660
原材料及び貯蔵品	45,333	46,090
その他	7,145	8,870
貸倒引当金	△167	△21
流動資産合計	286,861	267,957
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	10,998	10,864
機械装置及び運搬具(純額)	4,499	4,116
工具、器具及び備品(純額)	1,428	1,544
リース資産(純額)	163	152
土地	13,146	13,146
建設仮勘定	50	132
有形固定資産合計	30,285	29,955
無形固定資産	2,451	1,987
投資その他の資産		
投資有価証券	1,007	820
退職給付に係る資産	103	43
繰延税金資産	8,371	7,961
その他	521	542
投資その他の資産合計	10,003	9,367
固定資産合計	42,740	41,310
資産合計	329,601	309,268

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	9,606	8,379
未払法人税等	26,119	8,102
前受金	64,388	68,394
繰延収益	10,085	9,309
賞与引当金	59	1,855
役員賞与引当金	907	231
その他	6,752	5,302
流動負債合計	117,919	101,574
固定負債		
退職給付に係る負債	607	602
株式給付引当金	687	795
資産除去債務	254	255
その他	231	137
固定負債合計	1,782	1,791
負債合計	119,701	103,366
純資産の部		
株主資本		
資本金	931	931
資本剰余金	1,359	1,359
利益剰余金	206,621	206,378
自己株式	△976	△4,902
株主資本合計	207,936	203,767
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	602	506
為替換算調整勘定	1,433	1,698
退職給付に係る調整累計額	△93	△90
その他の包括利益累計額合計	1,942	2,113
新株予約権	21	21
純資産合計	209,900	205,902
負債純資産合計	329,601	309,268

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年9月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年7月1日 至 2025年9月30日)
売上高	36,737	54,171
売上原価	15,643	21,363
売上総利益	21,094	32,807
販売費及び一般管理費	5,171	6,079
営業利益	15,922	26,728
営業外収益		
受取利息	12	35
投資有価証券売却益	—	221
為替差益	—	153
その他	115	9
営業外収益合計	128	420
営業外費用		
支払利息	5	—
為替差損	3,313	—
その他	3	7
営業外費用合計	3,322	7
経常利益	12,728	27,141
税金等調整前四半期純利益	12,728	27,141
法人税、住民税及び事業税	4,671	7,702
法人税等調整額	△873	381
法人税等合計	3,797	8,083
四半期純利益	8,930	19,057
親会社株主に帰属する四半期純利益	8,930	19,057

(四半期連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年9月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年7月1日 至 2025年9月30日)
四半期純利益	8,930	19,057
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△246	△96
為替換算調整勘定	△1,888	265
退職給付に係る調整額	0	2
その他の包括利益合計	△2,134	171
四半期包括利益	6,795	19,228
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,795	19,228
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年9月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年7月1日 至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	12,728	27,141
減価償却費	965	1,199
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△221
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	20	△148
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,684	1,797
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△838	△676
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	11	△5
株式給付引当金の増減額 (△は減少)	△208	105
受取利息及び受取配当金	△12	△35
支払利息	5	—
為替差損益 (△は益)	2,342	240
売上債権の増減額 (△は増加)	7,811	4,300
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△10,703	△822
仕入債務の増減額 (△は減少)	168	△1,258
前受金の増減額 (△は減少)	3,372	3,653
その他	△3,744	△4,948
小計	13,603	30,321
利息及び配当金の受取額	12	35
利息の支払額	△5	—
法人税等の支払額	△14,816	△24,420
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,205	5,937
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△283	△314
無形固定資産の取得による支出	△22	△26
差入保証金の差入による支出	△0	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△306	△346
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	10,000	—
配当金の支払額	△14,159	△19,300
自己株式の取得による支出	—	△3,926
その他	△6	△12
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,165	△23,239
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,819	204
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△7,496	△17,444
現金及び現金同等物の期首残高	38,152	86,087
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,655	68,642

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

当社グループの事業は、検査・測定装置の設計、製造、販売を行う単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2025年8月7日開催の取締役会決議に基づき、自己株式241,300株の取得を行いました。

この取得等により、当第1四半期連結累計期間において自己株式が3,926百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末において自己株式が4,902百万円となっております。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの主たる地域別、収益認識の時期別の収益の分解と主たる製品及びサービスとの関連は次のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間(自 2024年7月1日 至 2024年9月30日)

(単位:百万円)

	製品の販売		サービス	計
	半導体関連装置	その他		
地域別				
日本	2,019	176	709	2,905
韓国	10,701	49	1,176	11,928
台湾	6,634	13	1,788	8,436
その他アジア	1,328	855	906	3,090
米国	4,634	—	4,601	9,235
欧州	362	—	778	1,141
合計	25,681	1,095	9,960	36,737
収益認識の時期				
一時点で移転される財又はサービス	21,874	1,069	6,008	28,952
一定期間にわたり移転されるサービス	3,806	26	3,952	7,785
合計	25,681	1,095	9,960	36,737

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

当第1四半期連結累計期間(自 2025年7月1日 至 2025年9月30日)

(単位:百万円)

	製品の販売		サービス	計
	半導体関連装置	その他		
地域別				
日本	2,862	186	969	4,019
韓国	12,440	—	2,022	14,463
台湾	3,210	9	2,839	6,059
その他アジア	4,595	20	1,027	5,644
米国	17,633	—	4,372	22,005
欧州	1,009	—	970	1,979
合計	41,752	216	12,202	54,171
収益認識の時期				
一時点で移転される財又はサービス	37,971	174	6,157	44,303
一定期間にわたり移転されるサービス	3,780	42	6,044	9,868
合計	41,752	216	12,202	54,171

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

3. 補足情報

(1) 品目別生産実績

第1四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
製 品		百万円	百万円	%
	半導体関連装置	54,610	32,843	△39.9
	その他	1,656	742	△55.2
	小計	56,267	33,585	△40.3
サービス		9,960	12,202	22.5
合計		66,228	45,788	△30.9

(注) 金額は販売価格で表示しております。

(2) 品目別販売実績

第1四半期連結累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
製 品		百万円	百万円	%
	半導体関連装置	25,681	41,752	62.6
	その他	1,095	216	△80.2
	小計	26,776	41,968	56.7
サービス		9,960	12,202	22.5
合計		36,737	54,171	47.5